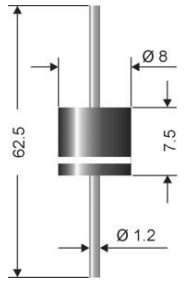
P 1000 A....P 1000 S



Axial lead diode

Standard silicon rectifier diodes

P 1000 A....P 1000 S

Forward Current: 10 A

Reverse Voltage: 50 to 1200 V

Features

- Max. solder temperature: 260°C
- Plastic material has UL classification 94V-0
- Max. junction temperature $T_j \leq$ 200°C in bypass mode

Mechanical Data

- Plastic case 8 x 7.5 [mm] / P-600 Style
- Weight approx.: 1.5 g
- Terminals: plated terminals solderable per MIL-STD-750
- Mounting position: any
- Standard packaging: 500 pieces per ammo

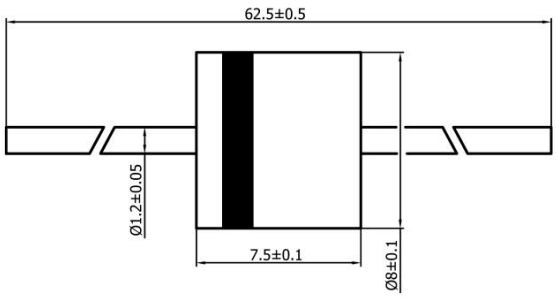
1) Valid, if leads are kept at T_A at a distance 10 mm from case
2) I_F = 5A, T_J = 25°C
3) T_A = 25°C
4) $R_{thT} \leq$ 5 K/W if leads are kept at ambient temperature at a distance 0 mm from case
5) Max. junction temperature $T_j \leq$200°C in bypass mode / DC forward mode

Type	Repetitive peak reverse voltage V_{RRM} V	Surge peak reverse voltage V_{RSM} V	Max. reverse recovery time I_F = - A I_R = - A I_{RR} = - A t_{rr} ns	Max. forward voltage V_F 2)
P 1000 A	50	50	-	0,9
P 1000 B	100	100	-	0,9
P 1000 D	200	200	-	0,9
P 1000 G	400	400	-	0,9
P 1000 J	600	600	-	0,9
P 1000 K	800	800	-	0,9
P 1000 M	1000	1000	-	0,9
P 1000 S	1200	1200	-	0,9

Absolute Maximum Ratings		T_A = 25 °C, unless otherwise specified	
Symbol	**Conditions**	**Values**	**Units**
I_{FAV}	Max. averaged fwd. current, R-load, T_A = 50 °C 1)	10	A
I_{FRM}	Repetitive peak forward current f > 15 Hz 1)	80	A
I_{FSM}	Peak forward surge current 50 Hz half sinus-wave 3)	400	A
i²t	Rating for fusing, t < 10 ms 3)	800	A²s
R_{thA}	Max. thermal resistance junction to ambient 1)		K/W
R_{thL}	Max. thermal resistance junction to terminals 4)	5	K/W
T_j	Operating junction temperature	-50...+175 ($T_j \leq$ 200°C in bypass mode 5))	°C
T_s	Storage temperature	-50...+175	°C

Characteristics		T_A = 25 °C, unless otherwise specified	
Symbol	**Conditions**	**Values**	**Units**
I_R	Maximum leakage current, T_j = 25 °C; V_R = V_{RRM}	<25	µA
	T_j = °C; V_R = V_{RRM}		
C_J	Typical junction capacitance (at MHz and applied reverse voltage of V)	-	pF
Q_{rr}	Reverse recovery charge (U_R = V; I_F = A; dI_F/dt = A/ms)	-	µC
E_{RSM}	Non repetitive peak reverse avalanche energy (I_R = mA; T_j = °C; inductive load switched off)	-	mJ

Dimensions in mm



case: 8 x 7,5 [mm]

 © by SEMIKRON

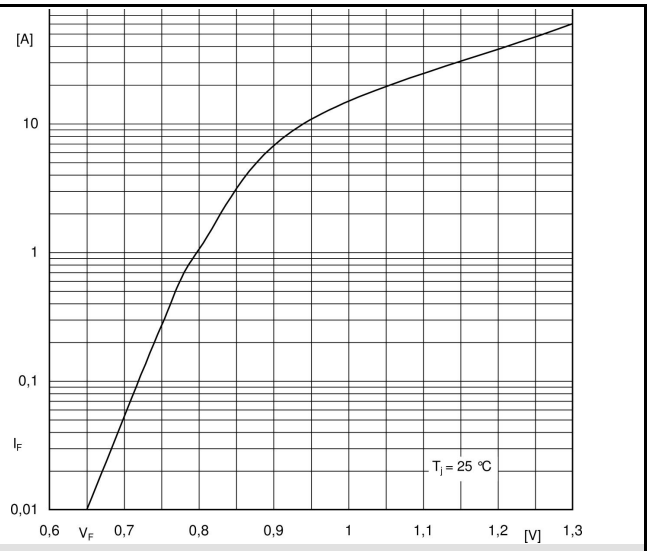


Fig. 1 Forward characteristic (typical values)

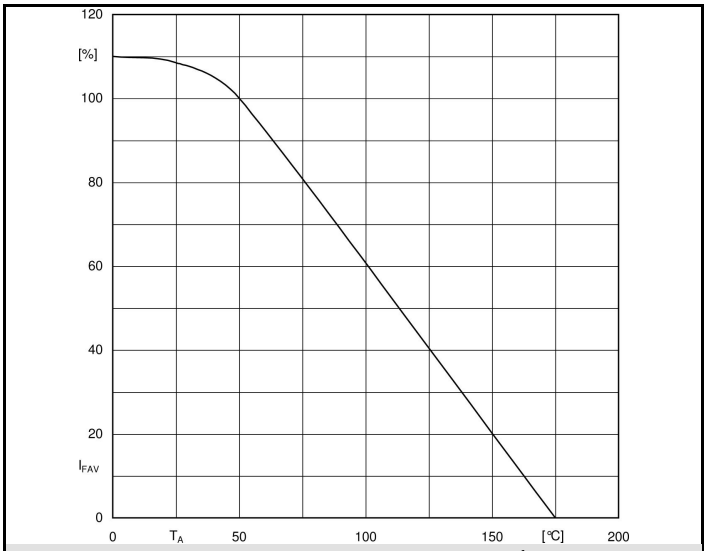


Fig. 2 Rated forward current vs. ambient temperature [1])

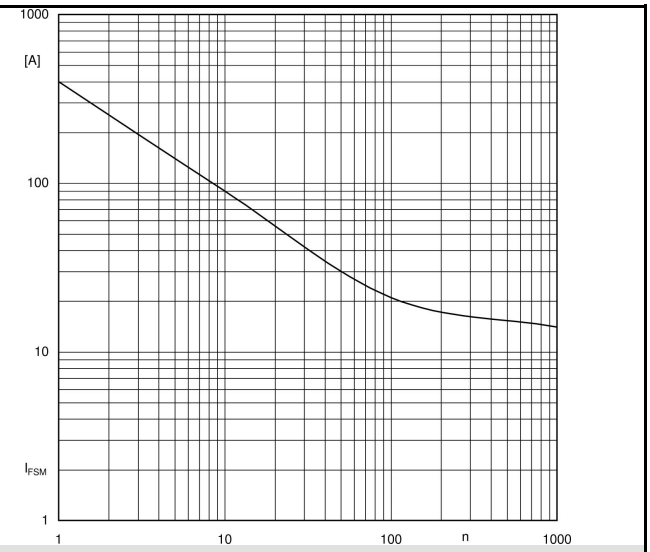


Fig. 3 I_{FSM} current versus number of cycles at 50 Hz

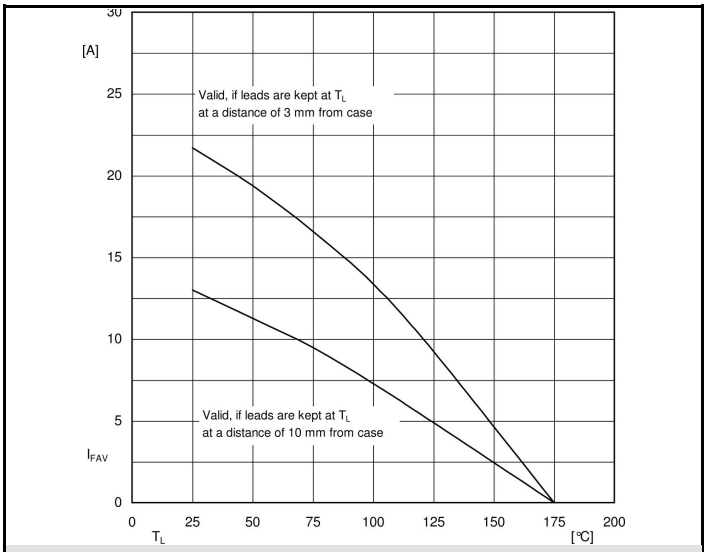


Fig. 4 Maximum Average Forward Current

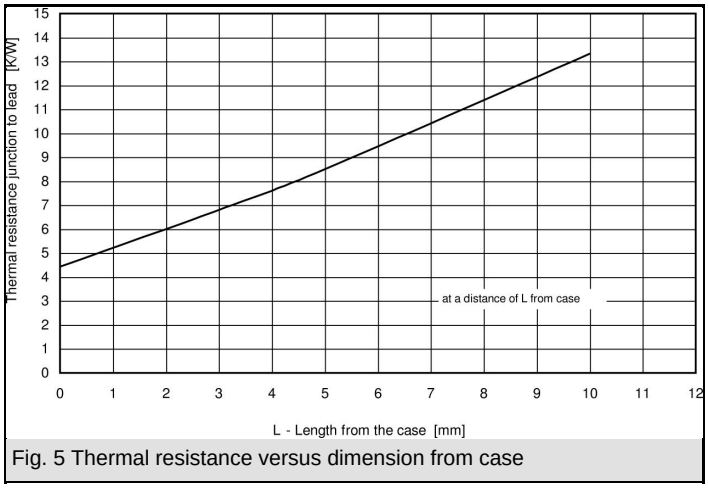


Fig. 5 Thermal resistance versus dimension from case

 © by SEMIKRON

LifeElectronics
Живое партнерство

ООО «ЛайфЭлектроникс» **“LifeElectronics” LLC**

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru